and Available Copy

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-008604

(43) Date of publication of application: 12.01.1996

(51)Int.CI.

HO1P 1/15 HO1P 1/22

HO1P 1/30

H03G 11/00

(21)Application number: 06-163323

(71)Applicant: NEW JAPAN RADIO CO LTD

(22)Date of filing:

23.06.1994

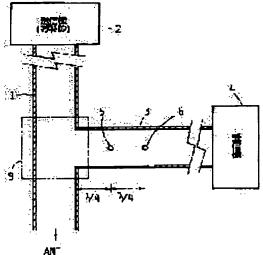
(72)Inventor: KITAMURA MASAYOSHI

(54) MICROWAVE ATTENUATION DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To attain the substantially perfect reflection/attenuation of microwaves by combining a diode having its forward resistance lower than other diodes with a diode having its heat resistance higher than other diodes.

CONSTITUTION: A 1st diode 5 is mounted in the direction vertical to an H surface formed at a position distant from the branching point or a 2nd waveguide 3 set against a lst waveguide 1 by $\lambda/4$ (λ:intra-tube length of microwave) or its odd multiple value via a conductive post 7. A 2nd diode 6 is mounted in the direction vertical to an H surface formed at a position distant from the diode 5 by $\lambda/4$ or its odd multiple value against a receiver 4 via a conductive post 8. These diodes 5 and 6 are made of a silicon carbide PIN diode and a silicon PIN diode respectively. Thus the microwave of large electric power is attenuated by the diode 5 of high heat resistance and then leaked out. This leaked microwave of small electric power is attenuated again by the diode 6 of small forward resistance.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

06.08.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

cest Available Copy

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-8604

(43)公開日 平成8年(1996)1月12日

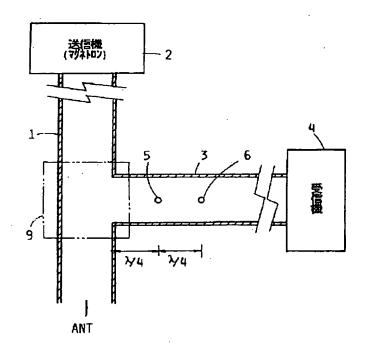
51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01P 1/15				
1/22				
1/30	2			
H03G 11/00	c			
			審査請求	未請求 請求項の数3 FD (全4頁)
(21)出願番号	特願平6-163	3 2 3	(71)出願人	0 0 0 1 9 1 2 3 8
				新日本無線株式会社
(22) 出願日	平成6年(1994	4) 6月23日		東京都中央区日本橋横山町3番10号
			(72)発明者	北村 昌良
				埼玉県上福岡市福岡2丁目1番1号 新日
				本無線株式会社川越製作所内
			(74)代理人	弁理士 長尾 常明
			(17)	7,42 2,6 10 2
				-
				·

(54)【発明の名称】マイクロ波減衰装置

(57)【要約】

【目的】 入力マイクロ波の殆どを反射/減衰できるマイクロ波減衰装置を提供すること。

【構成】 シリコンカーパイドまたはダイアモンドを構成材料とする第1ダイオード5で入力マイクロ波の大部分を反射/減衰させ、シリコンを構成材料とする第2ダイオードで第1ダイオード5を漏洩してきたマイクロ波を反射/減衰させることにより、入力マイクロ波をほぼ完全に減衰させる。



Best Available Copy

(2)

特開平8-8604

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マイクロ波伝送路と、該マイクロ波伝送路に所定距離だけ離して設けた伝送路短絡用の複数のダイオードとからなり、該複数のダイオードの内のマイクロ波入力側に設ける1又は2以上のダイオードに他のダイオードに比べて耐熱性の高いダイオードを使用し、該他のダイオードに上記マイクロ波入力側に設けるダイオードに比べて順方向抵抗の小さいダイオードを使用したことを特徴とするマイクロ波減衰装置。

1

【請求項2】 上記マイクロ波入力側に設ける1又は2 10以上のダイオードに、シリコンカーバイドまたはダイアモンドを構成材料とするPINダイオードを用い、上記他のダイオードに、シリコンを構成材料とするPINダイオードを用いたことを特徴とする請求項1に記載のマイクロ波減衰装置。

【請求項3】 上記複数のダイオードの相互間隔を入/4の奇数倍に設定したことを特徴とする請求項1又は2に記載のマイクロ波減衰装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、伝送路短絡用のダイオードを使用したマイクロ波減衰装置に係り、特に大きな減衰特性が得られるようにしたマイクロ波減衰装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】例えば、パルスレーダ装置においては、送信機から発射したパルスマイクロ波(例えば50 KW)により受信機(送信機と共に共通アンテナに接続される)が破損しないように、その受信機の入力側導 波管にTR(Transmit-receive)管が取り付けられる。このTR管は、大電力のマイクロ波(発射マイクロ波)がをは、大電力のマイクロ波(発射でしてそこの大電力では設けられた対向電極が放電してそこに機にその大電力マイクロ波が入力することを防止するものである。なお、目標物で反射したマイクロ波は微小電力であるので、対向電極を放電させることなくTR管を通過して受信機に入力する。

【0003】一方、このようなTR管と同等の機能を行なうものとして、導波管内のH面に垂直に導電性ポストによりシリコン・PINダイオードをマウントして、大 40電力マイクロ波入射時にそのシリコン・PINダイオードを導通させて短絡させ、そこでマイクロ波の大部分を反射/減衰させるようにしたマイクロ波減衰装置が利用されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、このシリコン・PINダイオードを用いたマイクロ波滅衰装置では、そのシリコンの融点が低い(1414℃程度)ので、大電力マイクロ波の入力時に焼損してしまうという

【0005】本発明の目的は、ダイオードを使用しながらも、焼損の問題が発生せず、また十分な減衰特性を発揮できるようにしたマイクロ波減衰装置を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】このために本発明のマイクロ波滅衰装置は、マイクロ波伝送路と、該マイクロ波伝送路と、該マイクロ波伝送路に所定距離だけ離して設けた伝送路短絡用の複数のダイオードとからなり、該複数のダイオードの内のマイクロ波入力側に設ける1又は2以上のダイオードに他のダイオードに比べて耐熱性の高いダイオードを使用し、該他のダイオードに上記マイクロ波入力側に設けるダイオードに比べて順方向抵抗の小さいダイオードを使用した

【0007】本発明では、上記マイクロ波入力側に設ける1又は2以上のダイオードに、シリコンカーバイドまたはダイアモンドを構成材料とするPINダイオードを用い、上記他のダイオードに、シリコンを構成材料とするPINダイオードを用いることができる。

0 【0008】また本発明では、上記複数のダイオードの 相互間隔を入/4の奇数倍に設定することが好ましい。 「00001

【作用】本発明では、マイクロ波入力側に設ける1又は2以上のダイオードで入力マイクロ波の大部分を反射/減衰させ、そこを漏洩してきたマイクロ波を他のダイオードで反射/減衰させることにより、入力マイクロ波を大幅に減衰乃至完全に遮断させる。

[0010]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。図1はパルスレーダ装置のTR管代用として適用した実施例のマイクロ波減衰装置の構造を示す概略横断面図、図2は概略縦断面図である。1は送信機2とアンテナを接続する第1導波管、3はその第1導波管1のE面に分岐接続された第2導波管である。この第2導波管3の終端には目標物での反射マイクロ波を受信検波する受信機4が接続されている。

【0011】本実施例では、この第2導波管3の第1導波管1に対する分岐点から $\lambda/4$ (λ :マイクロ波の管内波長)またはその奇数倍だけ離れた位置のH面に垂直な方向に第1ダイオード5を、更にこの第1ダイオード5から $\lambda/4$ 又はその奇数倍だけ受信機3側に離れた位置のH面に垂直な方向に第2ダイオード6を、各々導電性ポスト7、8を介してマウントする。

【0012】第1ダイオード5としては、シリコンカーバイド(炭化珪素)・PINダイオードを用いる。また、第2ダイオード6としてはシリコン・PINダイオードを用いる。一般的にPINダイオードは、容量が小さく応答速度が速く、その順方向の直列抵抗(すなわち、オン抵抗)の値R、は、

30

3

【0013】例えば、 $I_1 = 100 \text{ mA}$ のときは、シリコン・PINダイオードは、 $W=20 \mu \text{ m}$ (<Lap=400~600 $\mu \text{ m}$:但しLapは両極性拡散距離である。)、r=40 ns、 $\mu_*=1500 \text{ cm}^2$ ・V'・S'、 $\mu_*=450 \text{ cm}^2$ ・V'・S'であるとき、R、=0.50となる。

【0014】また、同様に $I_1 = 100$ m A のときのシリコンカーパイド・PINダイオードは、W = 10μ m (<Lap = $10\sim20\mu$ m)、 $\tau=20$ n s、 μ . = 600 c m'・V'・s'、 μ , = 5 c m'・V'・s'であるとき、 $R_1 = 0$ 、85 Ω となる。

【0015】しかし、この値は理論値であって、実際の 製品では、特に後者のシリコンカーバイド・PINダイ オードは、オーミックコンタクト形成の困難さから、寄 20 生抵抗がかなり大きくなり、直列抵抗はシリコン・PI Nダイオードよりも遥かに大きく、I = 100mAで 3Ω程度となる。

【0016】また、シリコンカーバイドは、禁制帯幅が 2.86 e Vとシリコンが 1.1 e Vに比べて大きい。 このため、順方向の立上り電圧が約 2 Vとシリコンの 2 \sim 3 倍もあり、直列抵抗として作用する。

【0017】更に、シリコン・PINダイオードは、前述したように、シリコンの融点が低い(1414℃)ことから、そこに大電力マイクロ波が印加したとき、そこに流れる電流による発熱によってそのダイオードが破壊される恐れがある。これに対し、シリコンカーバイド・PINダイオードは、それを構成するシリコンカーバイドの融点がそれよりも高く2000℃程度であるので、加熱破壊の恐れが大幅に低下する。

【0018】そこで、本実施例では上記したように、第 1ダイオード5としてシリコンカーバイド・PINダイ オードを用いる。これによって、大電カマイクロ波がそ こに入射したとき、シリコンカーバイド・PINダイオ ードが導通し、導電性ポスト7や第2導波管3を経由す 40 る短絡路が形成されて順方向電流が流れ、その電流によ る損失によってシリコンカーバイド・PINダイオード が発熱するが、融点が高いので破壊することはない。

【0019】しかし、このシリコンカーバイド・PINダイオードは、上記したようにその順方向抵抗が大きいので、その部分が完全な短絡状態とはならず、マイクロ波の減衰が不十分で、かなりの漏洩分が生じる。

【0020】そこで、本実施例では、この第1ダイオー ド5の卑方向にλ/4だけ離して第2ダイオード6を設 オードを使用した。このシリコン・PINダイオードは、シリコンカーバイド・PINダイオードに比べて順方向抵抗が小さいので、ここで完全に近い短絡状態を作り出すことができる。

【0021】従って、第1ダイオード5の側から短絡した第2ダイオード6の方向へはインピーダンスが無限大に近くなってマイクロ波が侵入し難く、侵入した漏洩マイクロ波はこの第2ダイオード6によって殆ど反射されるようになる。このとき、第1ダイオード5からこの漏洩マイクロ波は既に低電力となっており、その第2ダイオード6に流れる電流は大きくはなく、発熱も小さく抑えられ、破壊の恐れはない。

【0022】かくして、本実施例では、大電力マイクロ 被を耐熱性の高い第1ダイオード5で減衰させ、そこを 漏洩し低電力となったマイクロ波を順方向抵抗の小小発射 させた大電力マイクロ波が受信機4に入射することは い。また、目標物で反射してきたマイクロ波は微弱であり、第1、第2ダイオード5、6を導通させることなく、そのまま受信機4に入射して検波される。このように、TR管と同等の機能を発揮させることができる。

【0023】なお、上記実施例では第1ダイオード5、 第2ダイオード6の各々がマイクロ波照射によって導通 する自己励振の場合を説明したが、外部からバイアスを かけておいて、第1ダイオード5、第2ダイオード6が 導通するマイクロ波電力の値(つまり閾値)を下げるこ ともできる。また、送信機2におけるマイクロ波発射と 同期して第1ダイオード5、第2ダイオード6に外部バ イアスを印加するように制御回路を設けて、マイクロ波 発射時に強制的に導通させることもできる。 このように 外部パイアスを印加する際は、パイアス回路にマイクロ 波遮断用のリアクタンス回路を設けることが望ましい。 【0024】この外部パイアスによって第1ダイオード 5、第2ダイオード6を導通させるときは、外部パイア スによる電流により同様に発熱が起こるので、その第1 ダイオード5、第2ダイオード6を組み合せることで、 耐熱の問題の解決と完全反射の実現を達成することがで きる。

【0025】また、第1ダイオード5としては、シリコンカーバイド・PINダイオードの他に、ダイアモンド・PINダイオードを用いることもできる。このダイアモンド・PINダイオードも、シリコンカーバイド・PINダイオードと同様に、高い耐熱性を有し、応答速度も速いが、順方向抵抗が大きい。

【0026】また、上記実施例ではパルスレーダ装置の TR管代用として適用した場合であるが、本発明はこれ に限られるものではなく、マイクロ波の減衰或いは遮断 用としてあらゆる用途に使用できるものである。また、 組み込むべきマイクロ波伝送路としては、導波管に限ら

Best Available Copy

(4)

特開平8-8604

6

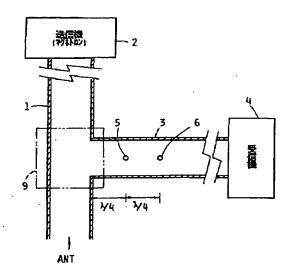
その途中にストリップ線路等を構成して、そこに第1ダイオード5、第2ダイオード6を組み込めば良い。

【0027】更に、上記実施例では第1ダイオード5と 第2ダイオード6の2個のダイオードを入/4又はその 奇数倍だけ離して設けたが、第2ダイオード6から更に 入/4又はその奇数倍だけ離して第1ダイオード5と反 対の側に第3のダイオードを設け、同様に第4、第5の ダイオードを入/4又はその奇数倍だけ順次離して設け ることもできる。このとき、入力側のダイオードに耐熱 温度が高いものを、入力側と反対側のものに順方向抵抗 の低いものを使用することにより、大電力マイクロ波を 確実に減衰させることができる。

【0028】更に、上記実施例に、図1に示すように、第1導波管1と第2導波管2のT分岐部分にサーキュレータ9を設けて、入出力マイクロ波をガイドさせるようにすることもできる。

[0029]

【図1】



【発明の効果】以上から本発明によれば、順方向抵抗が他のダイオードより低いダイオードと耐熱性が他のダイオードより高いダイオードを巧妙に組み合せたので、各ダイオードの長所が発揮されて欠点が補完され、ほぼ完全な反射/減衰が実現できるマイクロ波減衰装置を実現できるという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 パルスレーダ装置のTR管代用として適用した本発明の一実施例のマイクロ波域衰装置の概略横断面 図である。

【図2】 同マイクロ波減衰装置の概略縦断面図である。

【符号の説明】

1:第1導波管、2:送信機、3:第2導波管、4:受信機、5:第1ダイオード、6:第2ダイオード、7、8:導電性ポスト、9:サーキュレータ。

[図2]

